

株式会社東京精密

2024年度(2025年3月期)

第2四半期 決算説明会

2024年11月1日

代表取締役会長 CEO	吉田 均
代表取締役社長 COO	木村 龍一
代表取締役副社長CFO	川村 浩一
取締役 計測社カンパニー長	塚田 修一

◆ **将来の事象に係わる記述に関する注意**

- 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ **表記データ・用語について**

- 注記がある場合を除き、**半導体製造装置セグメント**を「半導体」、**精密計測機器セグメント**を「計測」、また**親会社株主に帰属する当期純利益**を「当期純利益」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。
- 2022年度より、在外子会社の収益及び費用は、従来の期末レートから期中平均レートにより円換算する方法に変更しております。これに伴い、補足資料の2021年度の数値は、期中平均レートを遡及適用した数値を記載しております。

◆ **監査について**

- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

次第

- ◆ 2024年度 第2四半期 業績説明
- ◆ 2024年度 通期業績予想
- ◆ 質疑応答

2024年度 第2四半期(累計)業績



全社業績(億円、円)	2023年度		2024年度			
	上期	下期	上期	予想対比	前半期比	前年同期比
受注高	595	614	711	-	+16%	+20%
売上高	635	711	714	+14	+0%	+12%
営業利益 (営業利益率)	114 (18%)	139 (20%)	134 (19%)	+4	-4%	+18%
経常利益	121	144	132	+2	-8%	+9%
当期純利益	85	108	136	+16	+25%	+59%
1株相当	89円	103円	114円	+6円	+11円	+25円

セグメント別業績 (億円)	2023年度		2024年度				
	上期	下期	上期	予想対比	前半期比	前年同期比	
半導体 製造装置	受注高	423	438	517	-	+18%	+22%
	売上高	470	531	543	+13	+2%	+16%
	営業利益 (営業利益率)	90 (19%)	109 (21%)	111 (21%)	-	+2%	+24%
計測機器	受注高	172	176	194	-	+10%	+13%
	売上高	166	181	171	+1	-5%	+3%
	営業利益 (営業利益率)	24 (15%)	30 (17%)	23 (13%)	-	-25%	-6%

- 半導体を中心に前年同期比 増収増益の着地、受注も両セグメントで増加
- 第2四半期に特別利益(固定資産売却益) 約43億円を計上

November 1st, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

4

- 代表取締役社長COO の木村です。日頃大変お世話になっております。
- それでは、2024年度上期ならびに、第2四半期の業績を説明させていただきます。
売上・利益面については、計画通りに出荷・据付を進めたことで、
前年同期比 で増収増益となりました。
- 受注高については、前年同期比 で両セグメントともに増加しました。
- なお、当期純利益の増加率が大きくなっておりませんが、
これは 第2四半期に特別利益として計上した、固定資産売却益によるものです。
- 次に、四半期別に説明いたします。

四半期業績推移



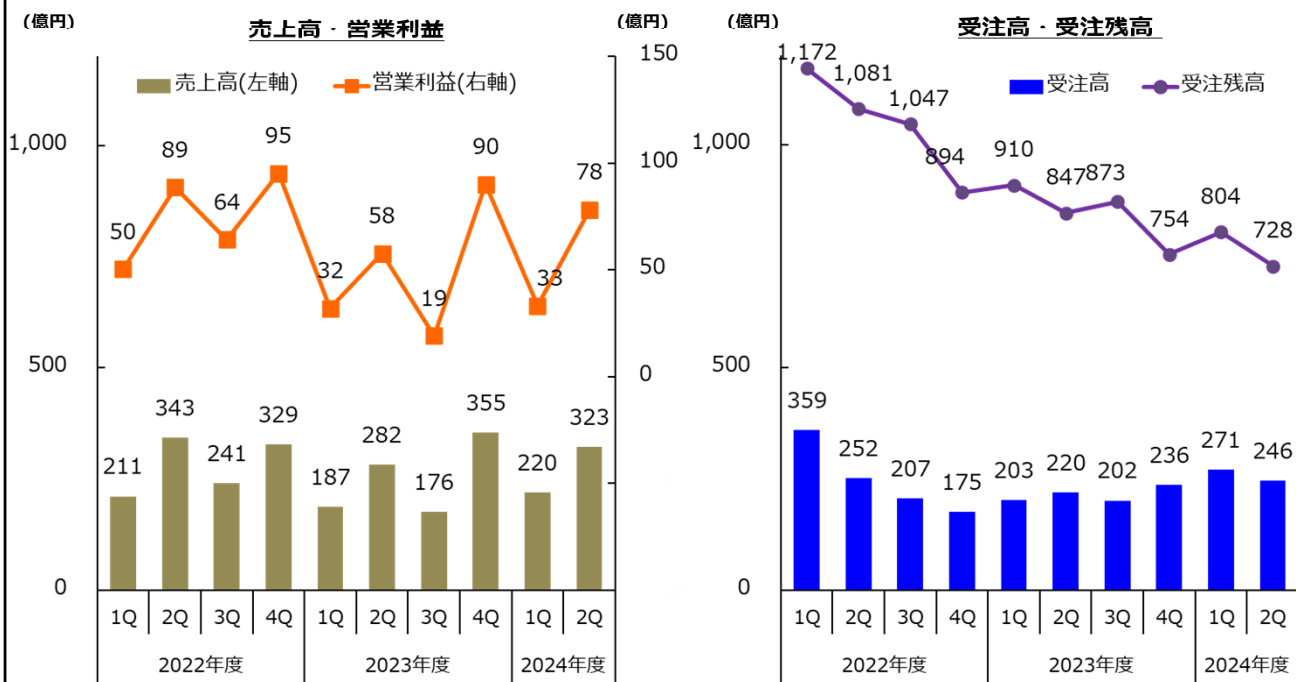
全社業績(億円)	2023年度				2024年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	295	299	301	312	374	337	-10%	+13%
売上高	266	369	254	458	296	418	+41%	+13%
営業利益 (営業利益率)	43 (16%)	71 (19%)	30 (12%)	109 (24%)	41 (14%)	93 (22%)	+128%	+31%
経常利益	47	74	30	114	43	88	+104%	+20%
当期純利益	32	53	21	88	36	100	+181%	+89%

➤ 売上増加により、第2四半期の営業利益率は22%へ上昇

セグメント別業績 (億円)	2023年度				2024年度				
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比	
半導体 製造装置	受注高	203	220	202	236	271	246	-9%	+12%
	売上高	187	282	176	355	220	323	+46%	+14%
	営業利益 (営業利益率)	32 (17%)	58 (20%)	19 (11%)	90 (25%)	33 (15%)	78 (24%)	+136%	+36%
計測機器	受注高	92	80	100	76	103	91	-12%	+14%
	売上高	79	87	78	103	76	95	+26%	+10%
	営業利益 (営業利益率)	10 (13%)	14 (16%)	11 (14%)	19 (19%)	8 (10%)	15 (16%)	+95%	+10%

➤ 両セグメントともに、売上高・営業利益は前四半期比・前年同期比で増加

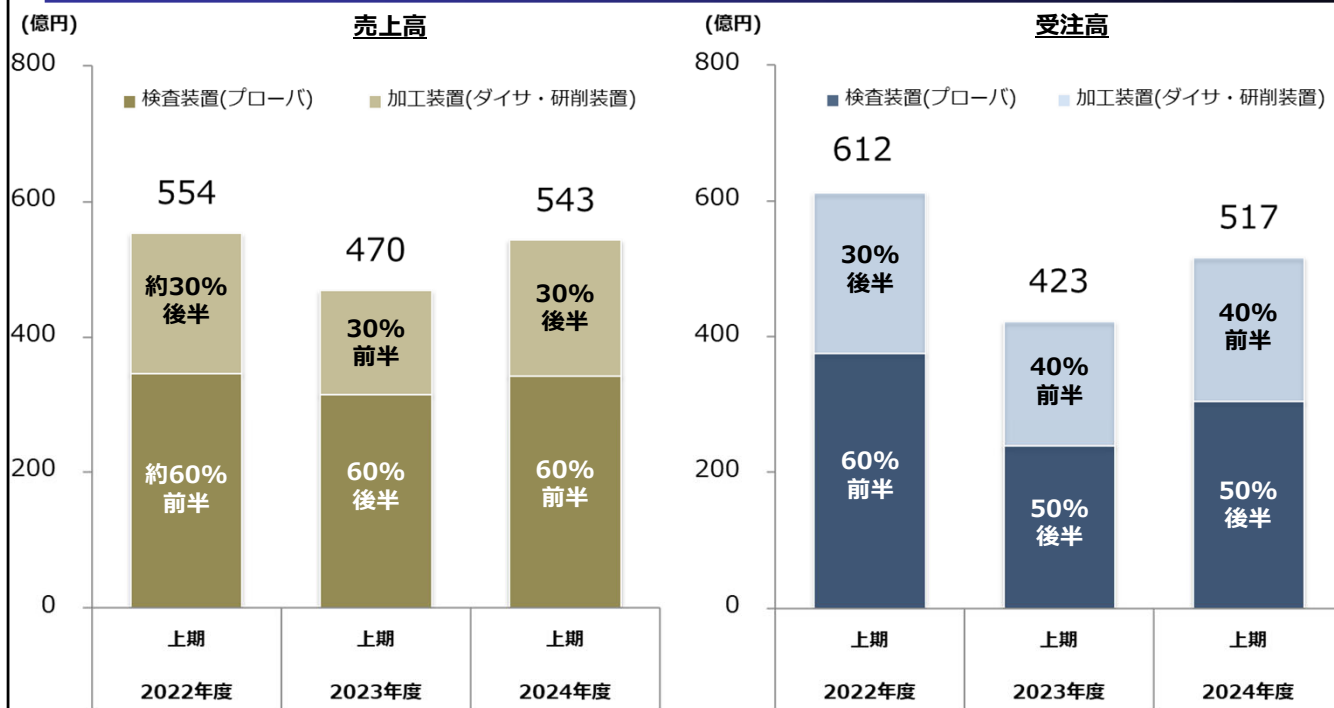
- こちらは、四半期業績推移となります。
- 第2四半期は、売上・利益面では、出荷が進んだことで前年同期比・前四半期比で増収増益となりました。全社の営業利益率は22%へ上昇しました。
- 受注高は、両セグメントとも 前四半期で減少しましたが前年同期比では増加しました。
- 次に、セグメント別に説明いたします。



- 売上高・営業利益：計画通りに出荷が進み、想定内の着地
- 受注・受注残高：生成AI・中国需要が下支えし、想定内の着地

- 半導体の四半期推移グラフです。
- 左側、売上高のグラフですが、出荷が計画通りに進み、売上高は想定範囲内で着地いたしました。
- 右側、受注高のグラフですが、第2四半期は想定内の着地となりました。生成AI関連需要、中国需要が下支えとなりました。

半導体 - 製品別動向

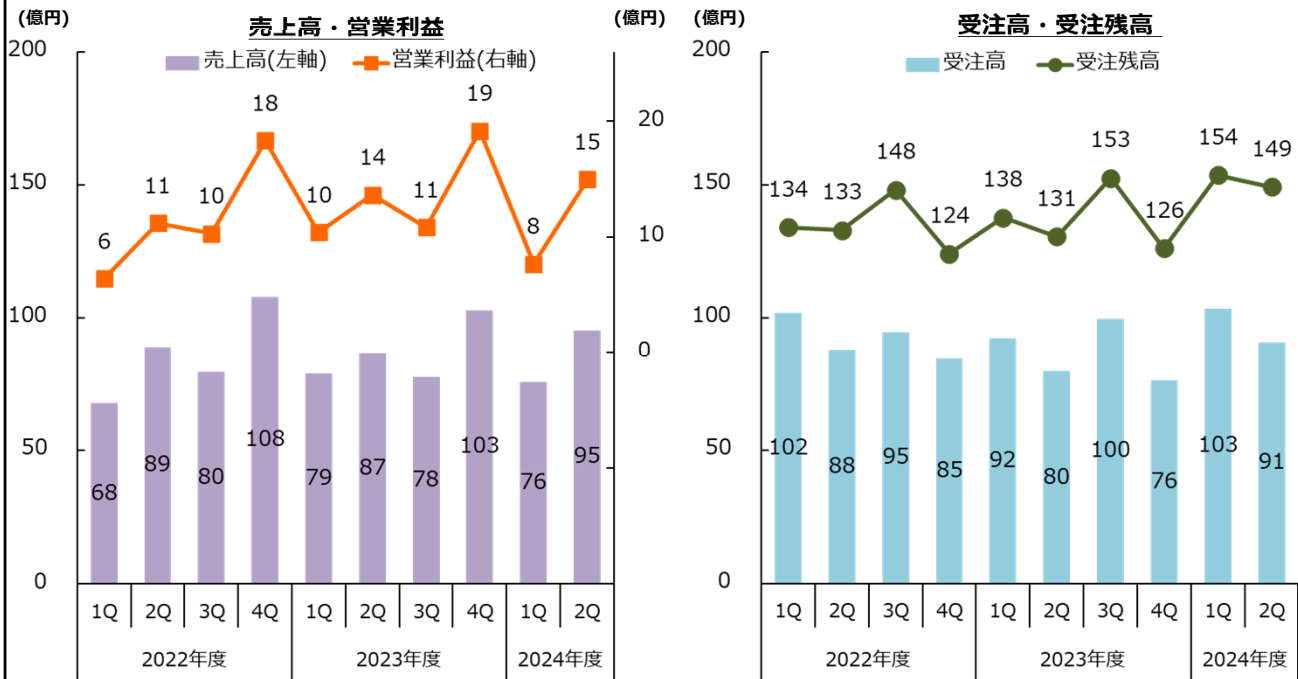


➤ 製品別動向に、大きな変化は無い

○ 次に、半導体の製品別売上高、ならびに受注高の推移です。

○ 製品別動向に大きな変化はございません。

計測 - 四半期業績推移



- **売上高・営業利益**：計画通りに出荷が進み、想定内の着地
- **受注・受注残高**：自動車・機械部品等の業界で新規投資が停滞、想定をやや下振れ

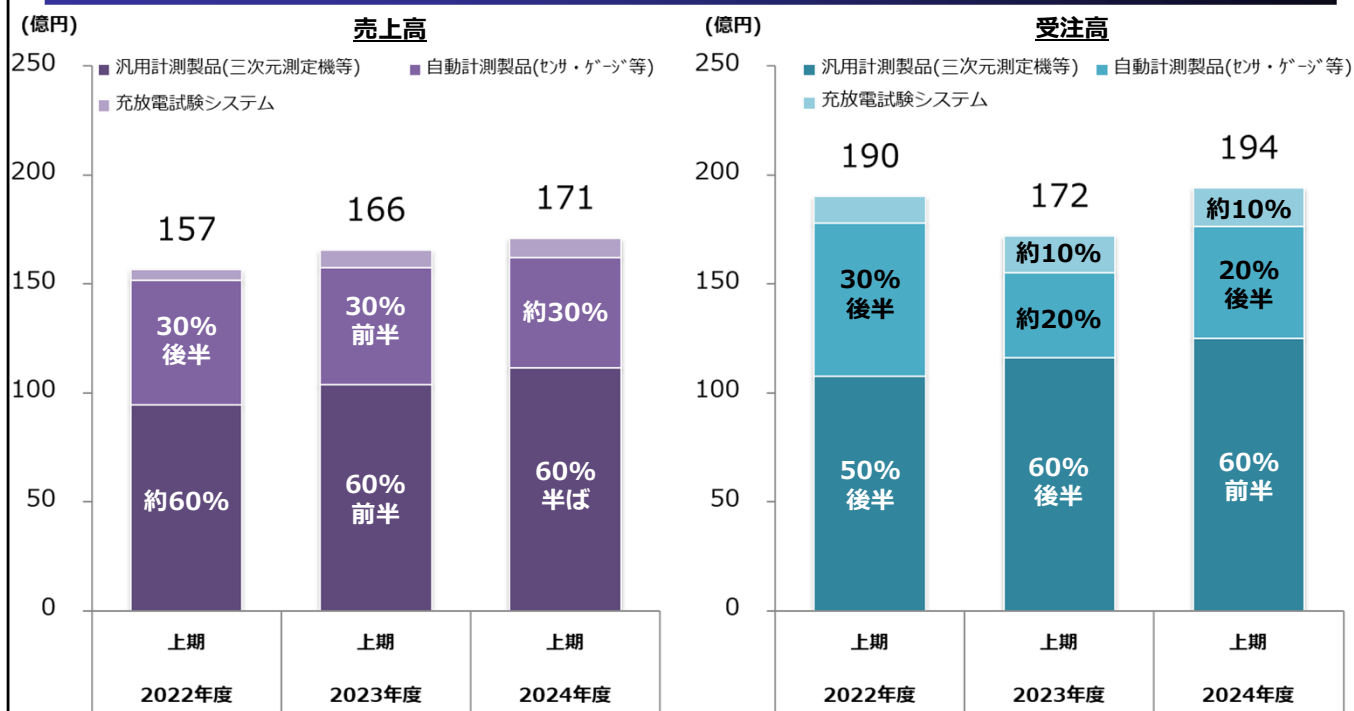
November 1st, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

8

- こちらは、計測の四半期推移グラフです。
- 左側、売上高のグラフですが、出荷が予定通り進み、想定内の着地となりました。
- 右側、受注高のグラフですが、通常の季節的な減少に加え、自動車や機械部品などの業界における、新規設備投資の停滞がみられました。更新需要ならびに、充放電試験システム事業で積み増したものの、想定をやや下振れる着地となりました。

計測 - 製品別動向



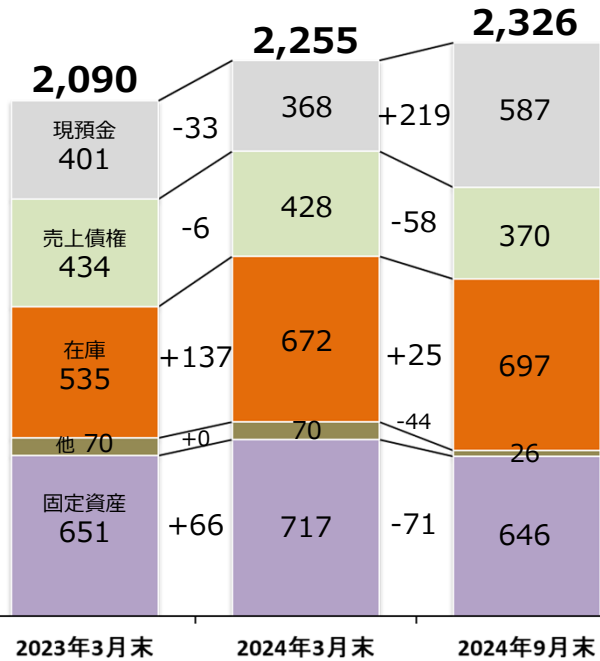
➤ 充放電試験システム事業の受注は約10%の構成比を維持(電池開発需要を獲得)

- 計測の製品別売上高、ならびに受注高の推移はご覧の通りです。
- 右側、受注高のグラフですが、この上期にも、充放電試験システム事業の受注は前年上期に続き約10%となりました。
- こちらは、主に車載向け各種電池の開発需要を獲得していることによります。

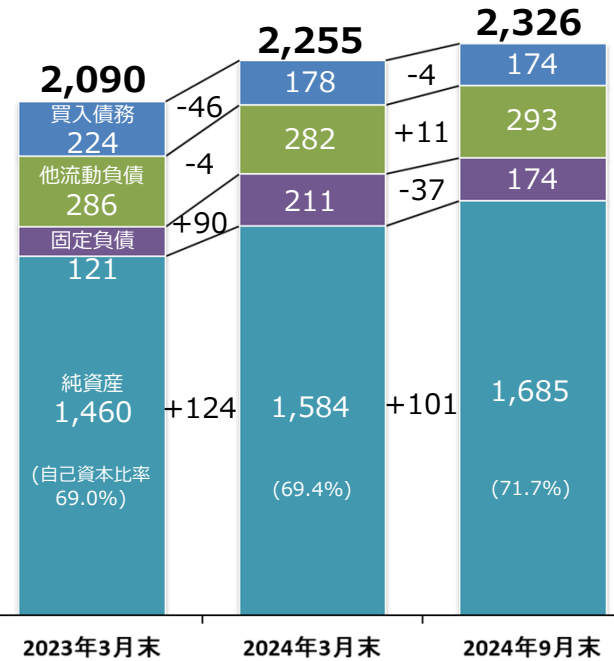
貸借対照表



資産の部(億円)



負債・純資産の部(億円)



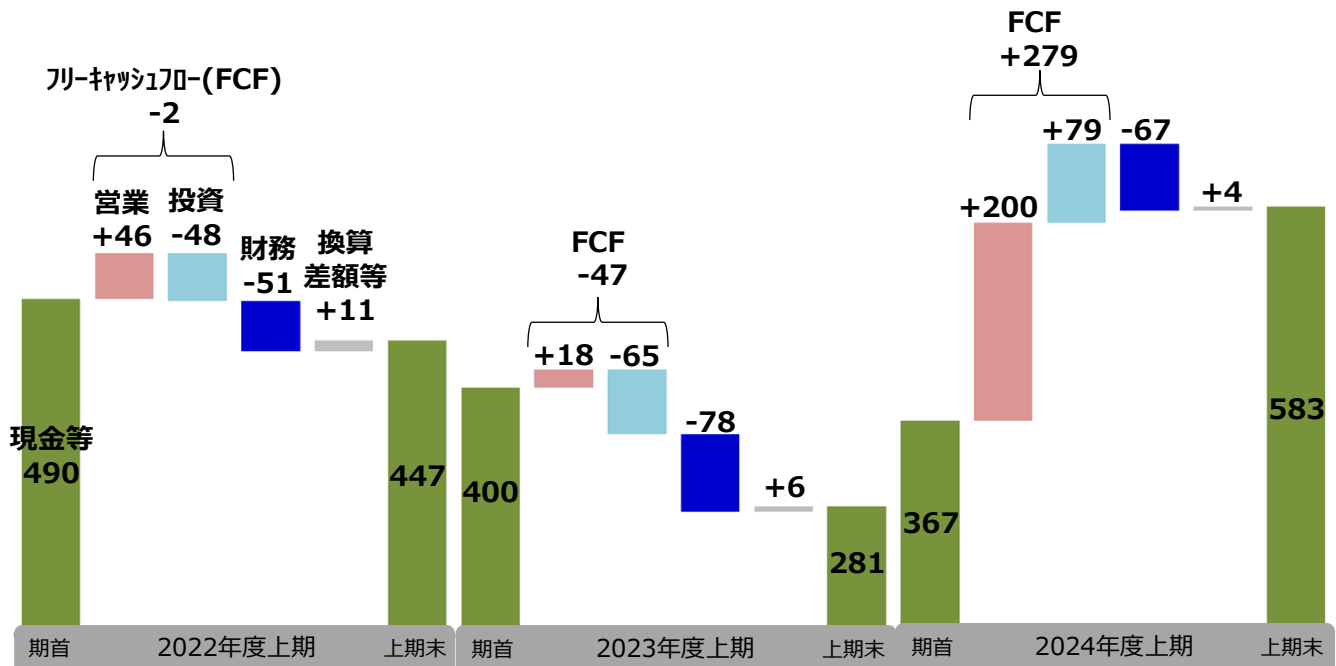
- 資産の部：売上債権・固定資産の減少により現預金が増加
- 負債・純資産の部：長期借入金が減少

- こちらは貸借対照表の説明になります。
- 2024年9月末の総資産は、2,326 億円となりました。
- 左側、資産の部ですが、
現預金が大きく増加しました。
これは、売上債権が減少したことと、固定資産の売却によるものです。
- 右側、負債については、
借入金の返済により、負債総額は減少しました。
- 9月末の自己資本比率は 71.7%となりました。

キャッシュフロー(CF)



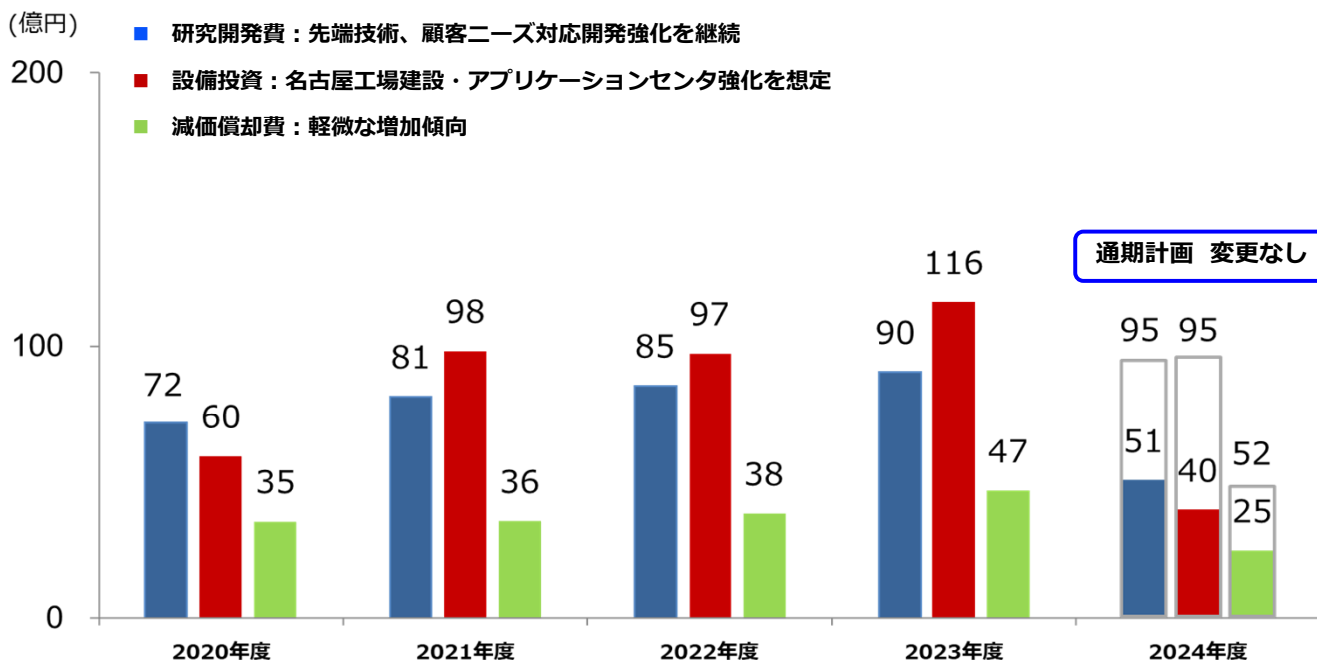
(億円)



➤ 利益増加、在庫増加幅縮小等による運転資金減少、固定資産売却などにより、FCF増加

- 次に、キャッシュフローについて説明いたします。上期実績を並べています。
- この上期のフリーキャッシュフローはプラス279億円となり
上期末の現預金残高は583億円 となりました。
- 利益の増加や、在庫増加幅の縮小による運転資金の減少などに加え、
固定資産売却により、フリーキャッシュフローが増加しました。

試験研究費、設備投資、減価償却



➤ 2024年度 研究開発費等の計画に変更なし

- こちらは、試験研究費、設備投資、減価償却の第2四半期までの実績と今期の計画です。
- 実績は、いずれも 概ねラップ通りの水準となっており、2024年度 通期計画の変更はございません。
- ここまでが、2024年度 第2四半期実績の説明となります。

次第

- ◆ 2024年度 第2四半期 業績説明
- ◆ **2024年度 通期業績予想**
- ◆ 質疑応答

○ 続いて、2024年度の業績予想に関する説明です。

売上・営業利益

半導体：計画通りの出荷・据付による売上高の計上が前提

- 生成AI関連：下期は、上期と同水準の売上を計画（2024年度通期売上高は前年比倍増）
- 中国需要：受注済案件の出荷・据付が計画通り続く
- パワー関連：Si/SiC向けともに、受注済案件の出荷・据付が計画通り続く
- グローバルOSAT：下期の受注回復による期中売上は織り込まず

計測：汎用・自動計測は緩やかに回復、充放電は受注から納入までの期間が長く売上増加は来期以降

利益：部材価格高騰の影響あり、CRによる利益率改善が進行中

受注動向

半導体：民生需要が停滞の中、生成AI/中国需要が下支え

- 生成AI関連：HBM向け需要の強さは継続、AIパッケージ向けの加工装置需要が高まる
- 中国需要：今年度は現在の水準感を想定
- パワー関連：今後1年程度はSi/SiCともに減速基調が続く
- グローバルOSAT：稼働率は緩やかな回復基調、ハイエンド中心に需要増加傾向になることを想定

計測：新規生産ライン向け投資が見込みづらい中、更新投資や充放電試験システムの事業機会を捉える

- 2024年度の業績予想の前提について説明いたします。
- まず、売上・利益面です。
半導体は、計画通りの出荷・据付を進めることが前提です。
計測では、汎用・自動計測の回復はいまだ緩やかであり、
充放電試験システム事業は受注から納入までの期間が長く、
売上増加は来期以降となります。
- 全社利益面では、部材価格上昇による原価増を計画に織り込んでおりますが、
コストリダクションも進めております。
- 受注動向についてです。
半導体は、民生需要の回復が見込みづらい中、
引き続き、生成AIや、中国需要が下支えすると想定しています。
一方で、OSAT稼働率は、ハイエンドを中心に回復基調にあり、
今後の需要増加が見込まれます。
計測は、新規生産ラインへの投資が見通しづらい状況を見込んでおりますが、
コンスタントな更新需要や、足許で引き合いが増加している 充放電試験システム事業で
数字の積み増しをはかります。

2024年度 業績予想



連結業績 (億円, 円)	2023年度			2024年度予				
	上期	下期	通期	上期	下期予	通期予	前回予想比	前期比
売上高	635	711	1,347	714	736	1,450	+20	+8%
営業利益 (営業利益率)	114 (18%)	139 (20%)	253 (19%)	134 (19%)	146 (20%)	280 (19%)	+10	+11%
経常利益	121	144	265	132	148	280	+10	+6%
当期純利益	85	108	194	136	94	230	+12	+19%
1株配当	89円	103円	192円	114円	114円	228円	+12円	+36円

セグメント別業績予想

(半導体)	受注高	423	438	861				
	売上高	470	531	1,001	543	552	1,095	+35 +9%
(計測)	受注高	172	176	348				
	売上高	166	181	346	171	184	355	-15 +3%

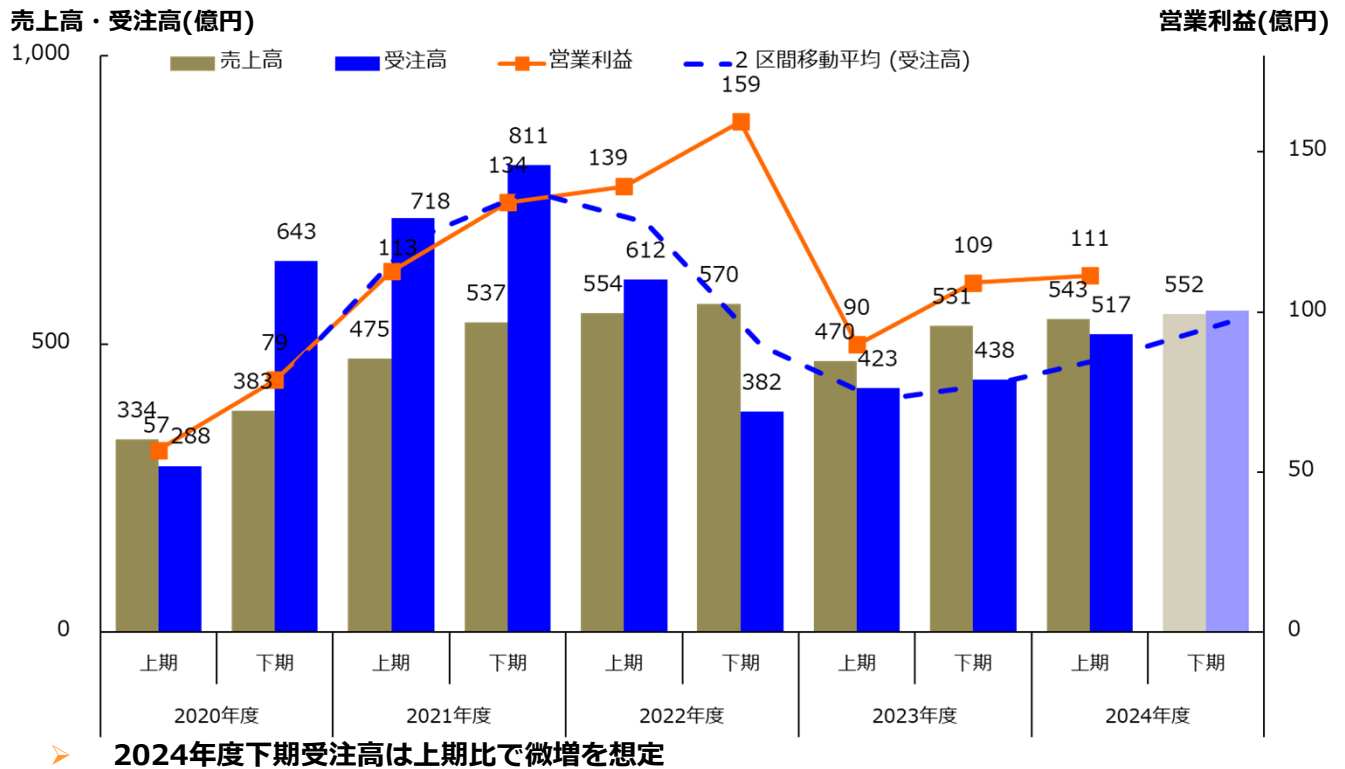
- 2024年8月に開示した通期業績予想を修正 (半導体:上方修正、計測:下方修正)
- 配当予想を修正 (詳細は適時開示資料をご覧ください)
- 前提為替レートは145円/ドルを据え置き (為替変動影響は軽微 : 円建て比率高)

November 1st, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

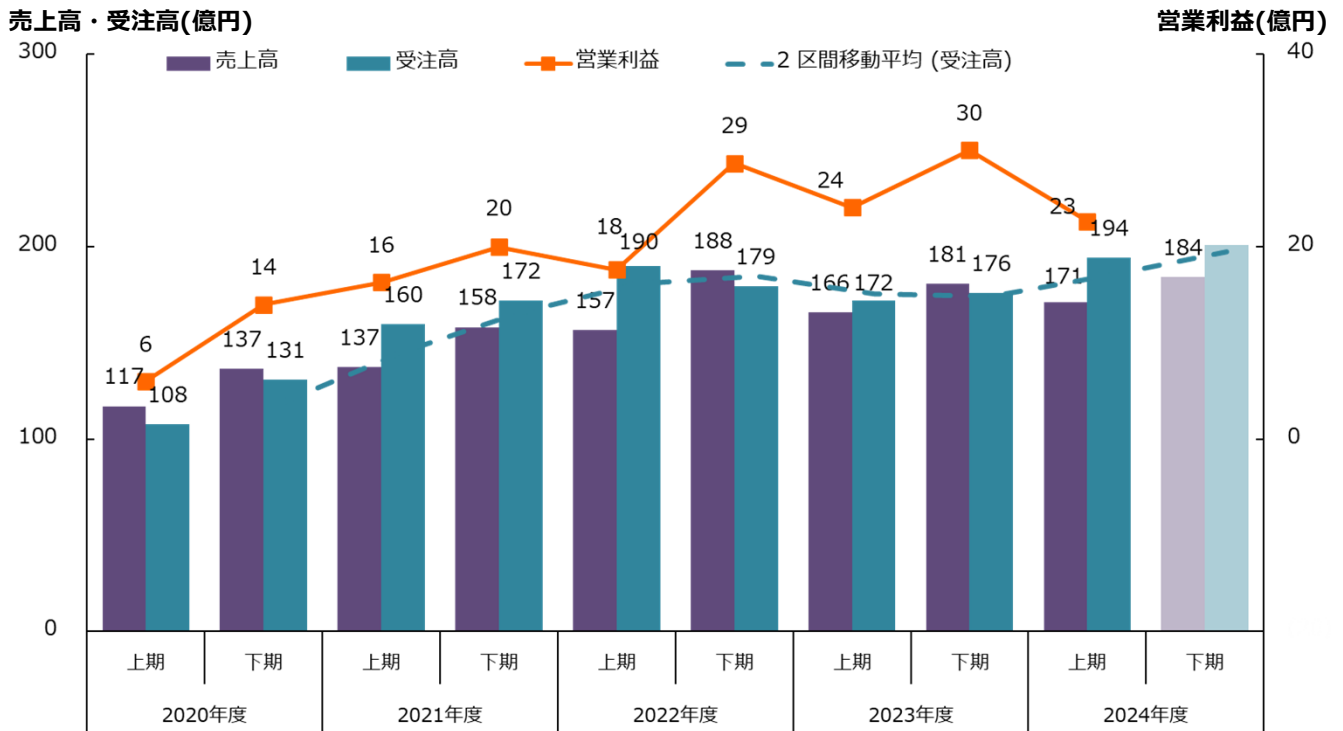
15

- 以上を踏まえ、8月に開示した業績予想を、ご覧のように修正いたしました。
- 売上高については、半導体をプラス35億円、計測をマイナス15億円 修正しており、合計でプラス20億円としました。
これに伴い、営業利益を10億円、経常利益を10億円、当期純利益を12億円それぞれ上方修正いたしました。
- この修正に伴い、年間配当予想も、1株当たり228円に上方修正しております。
詳しくは、本日の適時開示資料をご覧ください。
- なお、前提為替レートは、期初からの1ドル145円を据え置いております。
為替変動による業績への変動は軽微と見積もっております。



- こちらは、半導体事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 下期の受注は、上期比 一桁後半パーセントの増加を想定しています。
- 下期予想の製品構成比は、
 売上高は、検査装置 5割半ば、加工装置4割半ば、
 受注高は、検査装置 5割後半、加工装置4割前半を想定しています。

計測 - 売上高・受注高 見込



➤ **2024年度下期受注高は、幅広く更新需要を積み上げ 上期比で微増を想定**

- 次に、計測事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 下期の受注は、新規投資が伸び悩む中、幅広く更新需要を積み上げて、上期比で微増を想定しております。
- 下期予想の製品構成比は、
 売上高は、汎用計測 6割前半、自動計測が3割、残りが充放電、
 受注高は、汎用計測 7割、自動計測が2割前半、残りが充放電を想定しています。

- 次期3か年(2025年度-2027年度)の中期経営計画は、2025年5月に2024年度決算と併せ 開示予定
- 10月31日に統合報告書2024を発行 (英文版は11月末発行を予定)



和文版



英文版
(2024年11月末 開示予定)

- 最後に、お知らせです。
- 今年度が、現 3か年中期経営計画の最終年度となっております。
次期中期経営計画は 現在策定中で、こちらは、今期の決算とあわせて2025年5月に公表を予定しております。
- また、このたび、統合報告書2024を発行いたしました。
和文版は弊社Webサイトからご覧になれます。
英文版は今月末を目途に発行予定となっております。
- 私からの説明は以上となります。ありがとうございました。

次第

- ◆ 2024年度 第2四半期 業績説明
- ◆ 2024年度 通期業績予想
- ◆ **質疑応答**



IR情報



<https://www.accretech.com/jp/ir/index.html>

サステナビリティ情報



<https://www.accretech.com/jp/sustainability/index.html>

補足資料

Supplementary Data

セグメント別業績推移 Segment Information



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter								
	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2024年3月期 FY2024/3				2025年3月期 FY2025/3				
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
Orders 計測 敬注	半導体 SPE	93,181	152,896	99,366	86,082	20,345	21,957	20,175	23,604	27,081	24,631		
	計測 Metr.	23,878	33,159	36,960	34,802	9,225	7,981	9,963	7,632	10,336	9,082		
	合計 Total	117,060	186,056	136,326	120,885	29,571	29,938	30,139	31,236	37,417	33,713		
Backlog 計測 敬注	半導体 SPE	50,619	102,370	89,371	75,398	90,993	84,710	87,300	75,398	80,433	72,785		
	計測 Metr.	6,301	9,904	12,428	12,606	13,758	13,061	15,253	12,606	15,362	14,911		
	合計 Total	56,920	112,274	101,799	88,004	104,752	97,771	102,553	88,004	95,796	87,697		
Sales 計測 敬注	半導体 SPE	71,745	101,145	112,365	100,055	18,722	28,241	17,585	35,505	22,046	32,280		
	計測 Metr.	25,359	29,556	34,436	34,624	7,895	8,678	7,772	10,278	7,580	9,532		
	合計 Total	97,105	130,702	146,801	134,680	26,618	36,919	25,357	45,784	29,626	41,812		
OP 計測 敬注	半導体 SPE	13,565	24,698	29,866	19,899	3,208	5,773	1,912	9,004	3,314	7,824		
	計測 Metr.	1,996	3,628	4,628	5,408	1,042	1,365	1,084	1,916	768	1,497		
	合計 Total	15,562	28,327	34,494	25,307	4,250	7,138	2,997	10,921	4,083	9,322		
Op Margin 計測 敬注	半導体 SPE	18.9%	24.4%	26.6%	19.9%	17.1%	20.4%	10.9%	25.4%	15.0%	24.2%		
	計測 Metr.	7.9%	12.3%	13.4%	15.6%	13.2%	15.7%	14.0%	18.6%	10.1%	15.7%		
	合計 Total	16.0%	21.7%	23.5%	18.8%	16.0%	19.3%	11.8%	23.9%	13.8%	22.3%		

損益計算書 Statements of Income



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2024年3月期 FY2024/3				2025年3月期 FY2025/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高 Net Sales	97,105	130,702	146,801	134,680	26,618	36,919	25,357	45,784	29,626	41,812		
売上原価 Cost of goods sold	60,190	77,694	84,967	79,917	15,415	22,387	14,894	27,220	17,753	24,757		
売上総利益 Gross Profit on Sales	36,914	53,008	61,834	54,762	11,203	14,531	10,462	18,564	11,873	17,054		
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	21,351	24,681	27,339	29,454	6,952	7,392	7,465	7,643	7,790	7,732		
営業利益 Operating profit	15,562	28,327	34,494	25,307	4,250	7,138	2,997	10,921	4,083	9,322		
営業外収益 Non-operating income	540	987	965	1,404	563	245	52	541	287	39		
営業外費用 Non-operating expenses	235	153	162	259	103	22	64	67	41	531		
経常利益 Recurring Profit	15,867	29,160	35,297	26,453	4,710	7,361	2,985	11,394	4,329	8,829		
特別利益 Extraordinary gains	1,354	390	103	824	26	-	3	794	10	4,483		
特別損失 Extraordinary losses	1,074	34	2,099	21	-	14	-	7	-	-		
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	16,147	29,516	33,301	27,255	4,736	7,347	2,989	12,181	4,339	13,312		
法人税等合計 Total Income tax and others	3,978	8,132	9,607	7,791	1,456	1,998	897	3,437	754	3,310		
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	12,175	21,326	23,630	19,378	3,245	5,302	2,067	8,763	3,554	9,996		
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (Yen)	293.83	522.52	581.33	480.49	80.63	131.49	51.23	217.00	87.89	247.09		
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	291.43	517.51	575.62	475.42	-	-	-	-	-	-		

貸借対照表 Balance Sheet



(百万円) (Million Yen)		2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期(2Q末) FY2025/3 (2Q)
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	49,033	40,080	36,782	58,741
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	38,367	43,403	42,801	37,001
	在庫 Inventories	40,325	53,482	67,225	69,689
	その他 Others	6,103	7,005	7,022	2,574
	合計 Total	133,829	143,972	153,831	168,007
固定資産合計 Total Fixed Assets		56,457	65,060	71,693	64,595
総資産 Total Assets		190,287	209,032	225,524	232,602
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	29,876	22,359	17,845	17,369
	その他 Others	25,765	28,588	28,156	29,266
	合計 Total	55,641	50,947	46,002	46,636
固定負債合計 Total long-term liabilities		3,564	12,057	21,094	17,434
負債合計 Total Liabilities		59,206	63,004	67,097	64,070
純資産合計 Total Net Assets		131,081	146,028	158,427	168,531
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets		190,287	209,032	225,524	232,602
有利子負債合計 Total interest-bearing debt		5,497	14,191	25,171	22,667
自己資本比率 Equity Ratio(%)		68.1%	69.0%	69.4%	71.7%
自己資本利益率 ROE(%)		17.4%	17.3%	12.9%	-

※1: 電子記録債権、契約資産を含む

Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む

Incl. Electronically recorded obligations-operating

各種費用, キャッシュフロー Expenses and Cash Flows

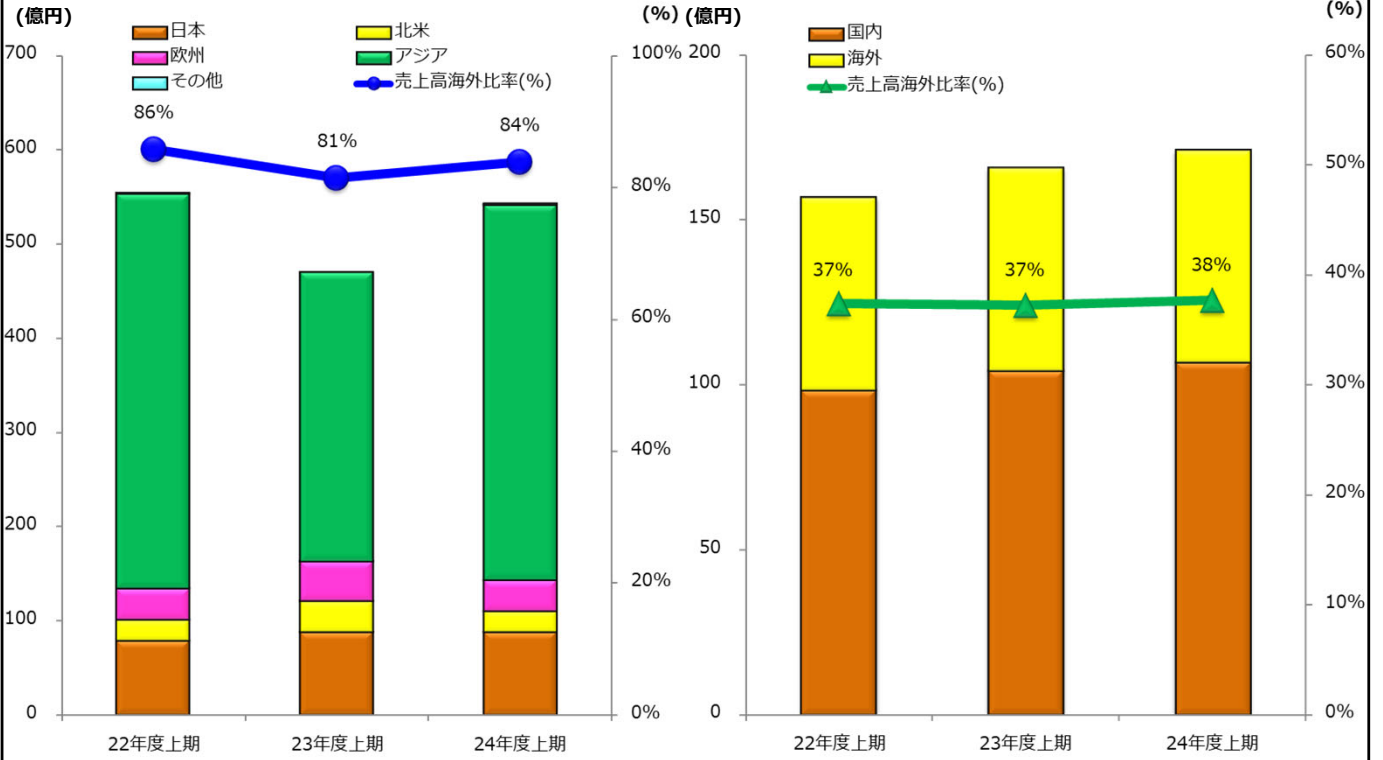


(百万円) (Million Yen)	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期(2Q) FY2025/3(2Q)
試験研究費 R&D expenses	8,146	8,542	9,042	5,051
設備投資 Capex	9,793	9,725	11,602	3,963
減価償却費 (のれんの償却を除く) Depreciation (excl. Amortization of goodwill)	3,551	3,832	4,673	2,468

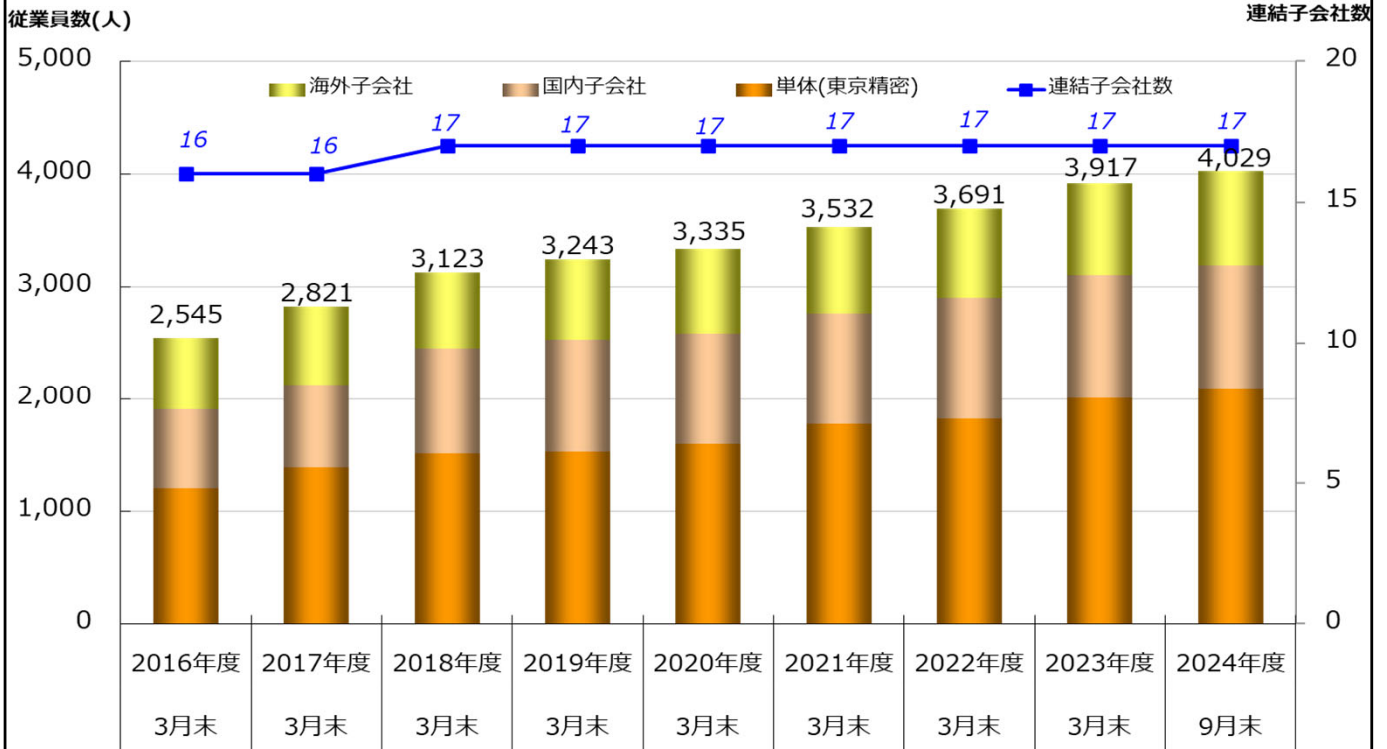
(百万円) (Million Yen)	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期(2Q) FY2025/3(2Q)
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	23,837	1,000	4,892	19,997
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-8,990	-8,421	-10,563	7,929
フリーキャッシュフロー Free cash flows	14,846	-7,421	-5,671	27,926
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-10,346	-2,174	1,616	-6,732
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	882	625	755	381
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	49,006	40,036	36,736	58,312

半導体製造装置

精密計測機器



従業員数推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算